

# 招标公告

新华招标有限公司受北京科技大学委托,对北京科技大学 8 英寸二维半导体晶圆制造与集成创新支撑中心平台改造工程（设计）进行国内公开招标,现邀请符合资格条件的设计单位参加该项目投标。

1、招标人：北京科技大学

招标人地址：北京市海淀区学院路 30 号

招标人联系方式：胡老师 010-62333209

项目名称：北京科技大学 8 英寸二维半导体晶圆制造与集成创新支撑中心平台

改造工程（设计）

项目建设地点：北京科技大学校内

3、招标编号：XHTC-FW-2025-0096

4、资金来源：财政拨款

设计费预算金额：149.91 万元

5、招标方式：公开招标

6、招标范围：本项目为内部改造工程，建筑面积约 2680 平方米，包括方案设计、初步设计、施工图设计、设计变更、施工过程技术服务、竣工验收及结算过程配合等。设计内容

主要包括建筑内部及周边区域建筑布局设计、装饰装修设计、洁净空间及参观走廊设计、结构改造设计（含加固）、防微振设计、给排水、废水收集系统、暖通、动力、强电、弱电、消防、自动控制、室内管网、为满足项目需求室外新增的配套设施设计以及原有房屋检测与鉴定等。（其他内容详见设计任务书）

7、投标人资格必须符合下列要求：

- 1) 在中华人民共和国境内注册的、具有独立承担民事责任能力的投标人；
- 2) 具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或同时具有工程设计建筑行业（建筑工程）乙级及以上和工程设计电子通信广电行业（电子工程）乙级及以上资质；
- 3) 近三年有类似设计工程业绩：近三年（2022 年 1 月至 2025 年 1 月）具有房屋建筑工程或修缮工程设计业绩；

4) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目；

5) 信誉要求：(A) 近三年没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管或冻结、破产状态；(B) 近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；

(C) 未被“信用中国”(<http://www.creditchina.gov.cn/>)网站列入失信被执行人名单；

6) 本项目不接受联合体投标；

7) 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

采购项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等。

8、标书购买须知：

购买招标文件的费用为 500 元，无论何种原因或中标与否均不予退还。如果通过邮寄方式购买标书，另加 100 元邮寄费，请投标人按如下招标代理地址和账号汇款，并同时将汇款底单传真至招标代理机构。未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

购买招标文件需携带营业执照、法人代表授权书及被授权人身份证（以上资料报名时需提供复印件加盖单位公章）。

9、购买招标文件时间：2025 年 1 月 21 日起到 2025 年 1 月 26 日每日上午 09:00 至 11:00；下午 13:00 至 16:00。

10、投标截止时间：2025 年 2 月 12 日上午 9:30 时(北京时间)。逾期递交的招标文件恕不接受。

11、开标时间：2025 年 2 月 12 日上午 9:30 时(北京时间)。

开标地点：新华招标有限公司会议中心

地 址：北京市海淀区莲花池东路 39 号西金大厦 8 层

12、本公告同时在中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn/>)、中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com>) 上发布。

13、购买招标文件地址：

新华招标有限公司

地 址：北京市海淀区莲花池东路 39 号西金大厦 8 层新华招标会议室

联 系 人：张萍、刁玉蕊 010-63905851

购买标书款及投标保证金请按如下地址办款：

户名：新华招标有限公司

开户行：广发银行股份有限公司北京科学园支行

账号：6232593799021145316